**专利申请技术交底书**

|  |  |
| --- | --- |
| **发明名称** | （初拟） |
| **内部编号** | CH2021 |
| **初定申请类型** | 发明/实用新型/外观设计 |
| **发明人** |  |
| **IPR、电话、email** | 刘春桃、13466614018、liuct@coolhigh.com.cn |
| **应用领域** |  |
| **是否用于申请政府**  **高新资质或项目** | ☑是 □否 |
| **是否申请国外专利** | ☑是 □否 □暂不确定 |

注意：

1. 代理师并不是技术专家，交底书要使代理师能看懂，尤其是背景技术和详细

技术方案，一定要写的全面、清楚。

2.英文缩写有中文译文，避免使用英文单词，最好在术语解释部分给出。

3.全文对同一事物的叫法应统一，避免出现一种事物多种叫法。

4.认为需要保密的地方可在交底书中注明，对代理师不必保密。

5.专利法规定：

1）专利必须是一个技术方案或方法、模式，应该阐述发明目的是通过什么技术

方案或方法、模式来实现的，不能只有原理，也不能只做功能介绍；

2）专利必须充分公开，以本领域技术人员不需付出创造性劳动即可实现为准。

**一、详细介绍背景技术，特别是与本申请最近似的技术方案。**

行业内采用的成熟技术方案，或者市面上的实际运用，或者是了解到的专利，可以借助附图说明……

**二、上述背景技术的缺点是什么？针对这些缺点，本申请要解决的技术问题是什么？**

缺点如下：

1、

2、

为了解决上述缺点，本申请是解决什么技术问题……

**三、本申请的详细阐述，文字说明需结合零件结构图、总成装配图、原理框图、步骤流程图或电路图\*\*\*\*\*（图示可放此处也可放第六部分）**

详细描述技术方案：

（涉及到的所有零部件的名称、形状和结构，各零部件的相互连接关系和相互位置关系等）

……

使用方法：（如果制造工艺、组装过程较为复杂，或者使用步骤存在改进）

……

**四、与第一条的背景技术相比，本申请有何优点\*\*\*\*\***

1、本申请……

2、本申请……

**五、本申请的关键点和欲保护点（按主次关系依次列举）是什么？ \*\*\*\*\***

1、零件或装置的结构……

2、使用过程或控制方法……

**六、附图\*\*\*\*\***

（请在附图中指示各零部件名称，也可采用编号的形式；

请提供黑白线条图，带颜色或阴影的图示只能辅助理解技术方案，不能使用到专利申请文件中）

图1为……

图2为……